

TPCA Show 2015(主催:台湾電路板協会)に出展

～10月21-23日、当社は「TPCA Show 2015」に出展、
最新加工技術の展示、ブース内技術交流を実施～

10月21-24日、当社は台北、南港の台北世界貿易展覧中心にて開催された、TPCA Showに出展致しました。世界のプリント基板生産において、最大のシェアを有する台湾基板メーカーが一堂に会するこの展示会は、基板生産技術の最先端情報が発信される場として注目されています。今年のTPCA Show出展企業は約400社、来場者は約3万人、昨年比でいずれも約10%増の成長とのことでした。

今年の当社ブースのテーマは「お客様との双方向の交流」。今回、実機は出展せず、ブース内に設置した3つの会議室にお客様をお招きし、技術交流会、商談を実施致しました。当社の最新技術・次期機種のご紹介、新技術開発に関する意見交換等、3日間を通じ、多数の顧客企業の方々と、有意義な交流会を行うことが出来ました。今回頂いたお客様の声は当社の製品・サービスに生かし、更に市場ニーズに応じて参ります。

また、来場頂いたお客様には、この場をお借りして心より御礼申し上げます。



この記事についてのお問い合わせ先

ビアメカニクス株式会社 経営戦略本部マーケティング部 松橋安里、伊藤靖

E-mail: marketing-via@viamechanics.com